

双组份加成型灌封硅胶

产品名称	双组份加成型灌封硅胶
公司名称	深圳市上乘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新闻路中电信息大厦1715
联系电话	86-075583466458/83463989 13590173773

产品详情

[QSIL553](#)

导热灌封胶为双组分有机硅加成型导热灌封胶，100%固体无溶剂，低模量，操作时间长，延伸性好。胶料在常温条件下混合后存放时间较长，但在加热条件下可快速固化，特别利于自动生产线上的使用。耐高温性，耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围（-60 ~ 204 ）内保持橡胶弹性，绝缘性能优异。固化过程中不收缩，具有更优的防水防潮和抗老化性能，[具有阻燃性，阻燃性能达到](#) UL94-V0级。用于有大功率电子元器件，对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。